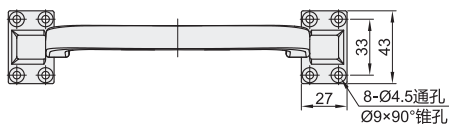
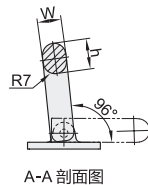
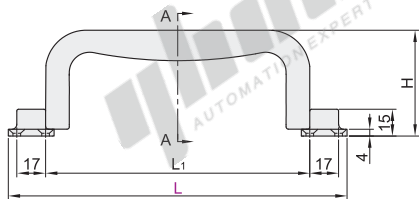


代码	类型	材质	表面处理
XAB26	圆角带座型	SUS304	镜面抛光

半导体
行业适用



- 特点:
- 折叠式结构, 外部凸出设备部分少;
 - SUS304材质耐腐蚀;
 - 符合半导体SEMI S8标准。
- 用途:
- 半导体设备, 提箱。



视角标准: 第一视角

型号		L ₁	H	W	h	参考重量 (kg/pcs)	适用半导体行业
XAB26	L144	100	48	13	14	0.24	
	L153	109	51		16	0.27	—
	L176	132	56	14		0.32	
	L200	156	62		18	0.43	是



型号		L ₁
代码	L	L ₁
XAB26	144	100
	153	109

XAB26—L144



● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

